Objektiv k bočnímu prohlížení BGA 90°, standardní OP-006 550

Obj. číslo:	106000941
Dostupnost:	4 týdny

Popis

Objektiv k bočnímu prohlížení BGA 90°. Používá se ke kontrole pájených spojů na součástkách BGA, µBGA, CSP a lícních čipech. Optická hlava se dostane na plochu pouze 7.2 x 0.8 mm.

Obsah balení

Objektiv k bočnímu prohlížení BGA s nízkou clonou a optickou sondou.

Ochranné kryty.

Uživatelská příručka.

Technická data

Název parametru	Hodnota
Zvětšení	~ 280x - 5x
Zorné pole	~ 1,2 - 50 mm
Osvětlení	přední vestavěné LED osvětlení, zadní připojitelné LED osvětlení, volně stojící kartáčkové LED osvětlení
Napájení	řední světlo pomocí kamery (USB2.0 z PC), zadní světle pomocí externího napájení, kartáčkové osvětlení pomocí baterie nebo externího napájení
Rozměry (š x h x v)	165 x 50 x 36 mm
Hmotnost	200 g
Zobrazení	boční zobrazení BGA, objektivy

PDF generováno automaticky: **11.11.2026** Má pouze informativní charakter.
Zdroj:https://www.abetec.cz/eshop/product/objektiv-k-bocnimu-prohlizeni-bga-90-standardni-op-006-550/